

Imagem do produto



SF265-H230-425L-102L-400G

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ①Plunger (針軸) : BeCu (鍍銅) , Au on Ni Plated
- ②Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ③Insulation sleeve (絕緣套) : Peek (聚醚醚酮) , /
- ④Solder Connection (焊接杆) : BeCu (鍍銅) , Au on Ni Plated
- ⑤Receptacle (插座) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ
- Full Stroke (滿行程) : 5.2mm
- Switching Path (開關行程) : 1.7mm
- ①Spring Force (額定彈力) : 100~150gf@ Load 5.0mm
- ②Spring Force (額定彈力) : 200~250gf@ Load 3.3mm
- The total set elastic (總組彈性) : 350~400gf@ Load 5.0mm

名稱				开关针	
SF265-H230-425L-102L-400G				胜峰探针	
标记	次数	更改文件号	签字	日期	说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 10级精度执行。
设计		标准化			
校对		审定			
审核		制图	徐松孟		
日期	12016.03.24	共	1	页	第

Nosso serviço

1. We pode responder a seu inquérito dentro de 24 horas de trabalho.
2. Customized o projeto está disponível e o OEM é recebido.
3. We pode entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. We pode fornecer o preço o mais baixo com produto da alta qualidade a nosso cliente.

Produtos principais

- Pino de mola carregado (único) para o PWB, as TIC, o teste etc.
- Pino de Pogo (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para carregar, localizar, bateria, semicondutores e aplicações de interconexão;
- Sonda terminada dobro para o teste do BGA e do semicondutor;
- Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino de LM com QZ e série de VZ;
- Sonda atual elevada, sonda do interruptor, agulha da capacitância;
- Terminal & receptáculo/Socket;
- Outros componentes eletrônicos relacionados, fio de 30 # Ok, fechamentos do gabarito, POM, dobradiça etc. do ferro

Controle de qualidade



Retrato da embalagem

